

tML[®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, grau



tML[®] Xtended

tML[®]Xtended ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®]12 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR4 derzeit Übertragungsraten von bis zu 200G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML[®]-Verkabelungssystem als bewährtes tML[®] Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML[®] 24 System sowie neu als tML[®] 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

- Formschönes Gehäuse für Wand-, Decken- und Bodenmontage
- LWL- und Kupferanwendungen
- tML[®] kompatibel



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, grau

- Aufbau für die verschiedensten Anwendungen
- Kabel Ein- und Ausgang (Einzelzugentlastung) möglich

Technische Daten

Gehäuse	Für 3HE/8TE, bestehend aus: Bodenschale mit beidseitiger Zugentlastung und Deckel mit Staubschutzklappe und Dichtlippen
Frontplatte	für bis zu 2x CU- oder LWL-Module
Abmessungen	50 x 130 x 300 mm (HxBxT)
Material	Stahl 1203
Farbe	RAL 7035 (grau)

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-CONS10/1HE-GR	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS10/1HE-SW	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, schwarz
TML-CONS19/1HE-GR	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS19/1HE-SW	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, schwarz
TML-CONS3HE/8TE-GR	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, grau
TML-CONS3HE/8TE-SW	tML [®] - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, schwarz